

## 電子部品製造優遇スキームの公募期間を一部延長について

2025年8月

インド電子・情報技術省は7月30日、詳細を4月8日に発表していた電子部品製造優遇スキームについて、一部分野で募集締め切り期間を当初の7月31日から9月30日まで延長すると発表いたしますのでお知らせいたします。

### ■参考：

・インド政府 HP（スキーム官報（通知）掲載）

<https://ecms.meity.gov.in/>

・インド政府プレスリリース（2025年3月28日）

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2116174>

・インド政府プレスリリース（2025年4月8日）

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2120240>

・インド政府プレスリリース（2025年4月26日）

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2124620>

・インド政府募集締め切り期間延長の通知（2025年7月30日）

<https://ecms.meity.gov.in/documents/Amendment%20%20Extension%20of%20Application%20window.pdf>

### ■対象分野：

- ・サブアッセンブリ
- ・ベアコンポーネント
- ・特定ベアコンポーネント
- ・サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備
- ・通信サブアッセンブリ（光トランシーバー（SFP））

※通信サブアッセンブリ（光トランシーバー（SFP））は7月7日に新規追加

※分野に応じて補助金の性質が異なる。

### ■補助金の性質：

- ・サブアッセンブリ、ベアコンポーネント

基準年比に対する純売上高増分に応じて6年間支給される売上高連動型補助金となっており、売上高増加、累積投資額の閾値（いきち）を毎年満たす必要がある。雇用についても累積増加数の閾値があり、閾値を満たせなかった場合には補助額が減額される。

- ・サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備

設備投資補助金が支給される。投資額の閾値を毎年満たす必要があるのに加えて、商業生産の開始が条件となっている。売上高連動型補助金と同様に、雇用についても累積増加数の閾値があり、

閾値を満たせなかった場合は補助額が減額される。

・特定ベアコンポーネント

売上高連動型補助金と設備投資補助金のハイブリット型となっている。

**■申請期間：**

・サブアッセンブリ、ベアコンポーネント、特定ベアコンポーネント、通信サブアッセンブリ（光トランシーバー（SFP））

2025年9月30日まで

・サプライチェーンエコシステムおよび資本的設備

2025年5月1日から2年間

**■州政府：**

中央政府による同スキームとは別に、各州政府からも、電子部品製造に対するインセンティブが発表されている。以下は一部。

グジャラート州政府、「電子部品製造政策 2025」発表

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/06/d4555ff8187c8f13.html>

アンドラ・プラデシュ州政府、電子部品製造政策で独自の優遇措置を提供

<https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/08/90245fdab876eebf.html>